⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-197385

⊕Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成1年(1989)8月9日

C 30 B 19/06 // H 01 L 21/208 Z-8518-4G 7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称 基板保持体

②特 頤 昭63-24330

②出 願 昭63(1988) 2月3日

埊 本 尚 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 ⑫発 明 者 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 田 武 明 者 松 ⑫発 ⑫発 鎌 \blacksquare 修 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 明 者 松下電器産業株式会社内 訓 大阪府門真市大字門真1006番地 塚 明 者 ⑫発 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 ②出 願人 個代 理 弁理士 中尾 敏 男 外1名 λ

.

明細型

1、発明の名称

基板保持体 2、特許請求の範囲

白金、金、ロジウムの少なくても1種類以上の金属材料で作られ、平板状部材と中心部より垂直に出た棒状部材よりなり、前配平板状部材には貫通した穴部を有し、前配穴部の回りに基板を固定するための手段を有し、前配基板主面に酸化物結晶の液相エピタキシャル成長が行われる基板保持体。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は基板保持体に関し、液相エピタキシャ ル成長による酸化物結晶、特にガーネット結晶の 基板の保持体に関するものである。

従来の技術

光通信, 光計測の分野で酸化物エピタキシャル 膜が穏々の用途に使用されている。

また、従来のフローラングゾーン法(FZ法)や

フラックス法に比べて液相エピタキシャル法 (LPE法)を用いる事によりBi 置換型ガーネットが、生産性よく作られるようになってきており、近年半導体レーザのノイズ発生の原因となる 反射戻り光をおさえる光アイソレータへの応用が 窓んになされつつある。

光アイソレータ用結晶としては、ファラデー回転角の絶対値が「0」-45degである事が必要である。Bi 置換型ガーネットにおいては使用波長1・3~1・55μm帯の場合、数百μm~1 m程度の膜厚の結晶を得る必要がある。従来ガーネット基板を第4図のように基板保持体に取りつけ、第5図のような成長装置を用いて基板の片面あるいは両面にLPE成長していた。

発明が解決しようとする課題

ガーネット結晶を基板の両面にLPE成長する 場合、基板のホルダーと反対側の面(以後、表面 と呼ぶ)はほぼ平面に成長するのに対し、基板の ホルダー側の面(以後、裏面と呼ぶ)は、凹凸が 破しく、腹厚が一定しないという問題があった。ファラデー回転角の絶対値 | 0 | は膜厚に比例するため膜厚の不均一は | 0 | の不均一となる。通常光アイソレータ用結晶としては | 0 | が45 degより大きくなるよう膜厚をやや多く成長した後、研磨により | 0 | =45 degとなるように膜厚を調整するのが普通である。しかし膜厚の不均一が大きい時は、膜厚の最も薄い場所で | 0 | が45 degを越えるよう成長しなければならず、成長時間がそれだけ長く必要となる。

また特別昭60-208730号公報に示されるような多層構造の結晶を、基板の両側に成長させる場合は、膜厚の不均一により、温度特性の設計値からのずれや、 | 0 | = 46 deg からのずれといった特性のばらつきとなり、実用上問題がある。次に基板の片面のみに成長する場合、膜厚はほぼ均一に成長するが成長時間は基板の両面に成長する場合の約2倍必要となるという問題があった。

本発明は、前記課題を解決するため、白金、金、

課題を解決するための手段

金製のツメ1 03を円板1 00 に溶接しまた円板1 00 の中心には、回転の中心軸となるように 5 mm ~ 8 mm ø の白金梅 5 を溶接して、基板保持体を作成した。

との基板保持体100の穴部1~4に1 inch 径 600 μm 厚のCa-Mg-Zr 置換G G G 格子定数 a = 12.497 kの基板 200を4枚取り付け、第2図に示すようにPbO-B₂O₃-Bi₂O₃系融剤 22を用いて、(BiGd)₃(FeGa)₆O₁₂を片面約86μm, 両面で約170μm 成長した結果を第3図に示す。膜厚の分布は、最も薄い部分を0とで示してある。基板 200の結晶の表面の表面のにであり、となるのによりにありによりにがありに4μm である。次に裏面102の膜厚のばらつきは外のの約%となっている。次に不発明を用いる前の約%となっている。次に不発明を用いる前の約%となっている。次にこの結晶の上に(BiYbGd)₃Fe₆O₁₂を約360μm 成長した。この時膜厚のばらつきは安

面,裏面とも10μ四 以内であった。

ロジウムの少なくても1種類以上の金属材料で作られ、平板状部材と中心部より垂直に出た棒状部材よりなり、平板状部材には貫通した所望の穴部を所望の数有し、さらにその穴部の回りに基板を固定するための手段を有した酸化物結晶の液相エピタキン+ル用基板保持体である。

作用

このような本発明の構成では、基板に対して、 均一にかつ短時間でエピタキシャル膜を成長させ ることができる。

夹 施 例

本発明の実施例を第1図~第3図を用いて説明 する。

第1 図は本発明による基板保持体を示す図である。直径72mm, 厚み1.5mmの白金製円板100に、1 inch 基板200を4枚を保持するための穴部1~4を設けてある。基板200が落下しないように円板の表面101側の穴部1~4の直径は1 inch 基板200より小さく直径21mmである。基板200を穴部1~4に固定するため、白

以上の工程により成長した結晶をダイシングソーを用いて4等分し、厚み精度±1 μm で鏡面研 野を行った結果、各結晶のファラデー回転角の絶 対値を | 6 | =45±0.7deg とする事が可能であった。この結果、膜厚の不均一性のため光アイソレータに必要なチップの大きさ(2 mm角~6 mm角 又は2 mm 6 ~ 6 mm 6)に切り出した後 | 6 | =46 deg となるようにチップ間で厚みを変えて鏡面研磨する場合と比べて工数を著しく低減する事が可能と なった。

なお、本実施例で 6 O O μm と通常より厚い基板を用いたのは、特顧 M 6 2 - 2 3 O 1 2 9 で示すように基板とエピタキシャル膜の熱膨張係数差によるワレを防止するためであり、また (BiGd)₃(FeGa)₆O₁₂ と (BiYbGd)₃Fe₆O₁₂を2層にエピタキシャル成長するのは、特願 M 61 - 2 9 9 4 3 8 で示すように実用的な光 アイソレータとして温度特性を良好にするためである。

本発明により、腹厚の均一性に優れたエピタキ シャル膜を短かい時間で成長できる理由を以下に

説明する。LPE法により、第6図に示すような基 板保持体に基板200を取りつけて両面にエピタ キシャル成長した場合表面201では触液の流れ を乱すものがないので一様に成長するのに対し、 展面202では触液の流れが基板保持体の足部61 で乱されるため不均一となり成長膜厚にむらが発 生する。第6図は (GdCa) g (GaMgZr) 5012 (Ca-Mg-Zr 置換GGG) 基板200を第4図 のように基板保持体に固定、その両面に (BiGd)₃(FeGa)₅O₁₂ を片面約85 μm,両面 で約170μm 成長した時の表面201と裏面 202の膜厚の不均一性を示した図である。 最も 薄い部分を Ο として示してある。これより実際に 表面では膜厚のぱらつきが約5 μm であるのに対 し、裏面では約60μm 程度はらついている事が わかり、特に基板保持体の足部に近い所で大きく 膜厚がはらついている。

以上の事より、融液の流れは表面のツメ部分 62 ではほとんど乱されないため膜厚の分布は小さい のに対し、基板保持体の足部 5 1 では融液が撹拌

他 体の上面図、第1図(B)は同額面図、第2図は同基板保持体を用いて基板に成長を行なわせる時の様子を示す断面図、第3図(A)、(B)は本発明を用いた場合の膜厚のばらつきを示す図、第4図は従来の基板保持体を取り付けた状態を示す斜視図、第5図はLPE炉の模式断面図、第8図は本発明を用いる前のエピタキシャル膜の膜厚はらつきを示す図である。

31 ……ルツボ、22 ……融剤、100 ……基板保持体の円板、101 ……基板保持体の表面、102 ……基板保持体の表面、103 ……ツメ部。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 され融液の流れが乱されるため膜厚の分布が大きくなると考えられる。従って膜厚の分布を小さく するために、保持体の足部による融液の攪拌をなくすため、基板保持体の足部を回転の中心と一致 させる事が有効である。

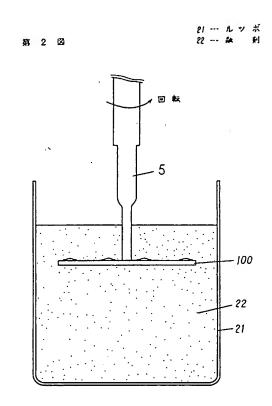
なお、本実施例では、基板保持体の材質を自金としたが、高温、空気雰囲気に耐える金、ロジウム、又はこれらと自金の少なくとも2種類以上を含む合金を用いてもよい。

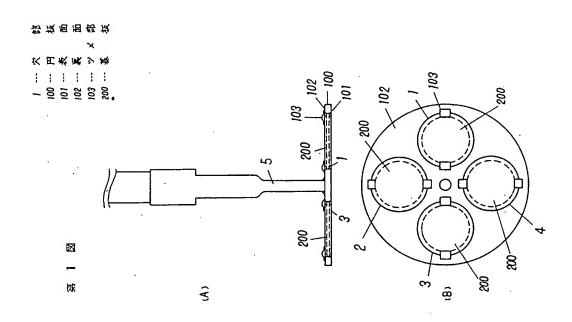
発明の効果

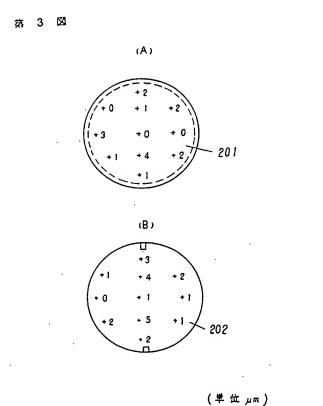
本発明によれば、基板の表と裏の両方の面に均一性よくエピタキシャル膜を成長する事が可能となり、基板の片面のみに成長する場合に比べて成長時間が約半分となり、又基板の両面にエピタキシャル膜を成長する従来の方法に比べて、膜厚の均一性が上昇するため成長時間を短縮でき、特に多層構造の場合、鏡面研磨の工数が著しく減少するため、その工業的価値は高い。

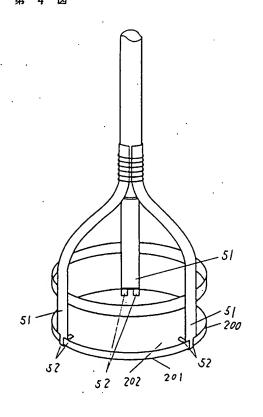
4、図面の簡単な説明

第1図(A)は本発明の一実施例における基板保持





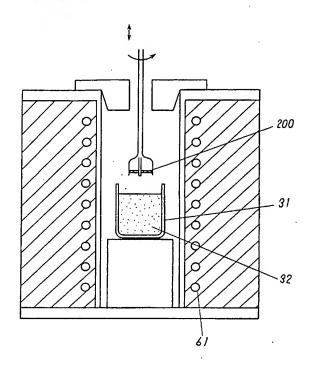


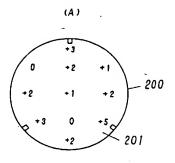


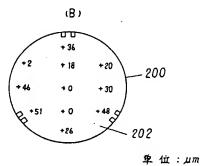
-398 -

3/19/07, EAST Version: 2.0.3.0

第 5 図







PAT-NO:

JP401197385A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01197385 A

TITLE:

SUBSTRATE HOLDER

PUBN-DATE:

August 9, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MINEMOTO, TAKASHI MATSUDA, KAORU KAMATA, OSAMU ISHIZUKA, SATOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO:

JP63024330

APPL-DATE: February 3, 1988

INT-CL (IPC): C30B019/06, H01L021/208

US-CL-CURRENT: 118/428

ABSTRACT:

PURPOSE: To grow a uniform epitaxial film in a short period of time on both faces of a substrate by using metallic materials consisting of at least ≥1 kinds of Pt, Au and Ph to form a planar member having a desired number of through- hole parts and a perpendicular bar shaped part.

CONSTITUTION: The desired number of the through-hole parts 1□4 are provided to the planar member 100 formed by using the metallic material consisting of at least one kind selected from the Pt, Au and Rh. The hole parts 1 4 on the front face 101 side of the planar member 100 are formed to the diameter smaller than the diameter of the substrates 200 and claws 103 consisting of the above-mentioned metallic material are welded to the circumference of the hole parts 1 4 on the front face 101 side. The bar-shaped member

3/19/07, EAST Version: 2.0.3.0

consisting of the above-mentioned metallic material is perpendicularly welded to the center of the rear face 102 of the <u>planar</u> member 100, by which the substrate <u>holder</u> is obtd. The substrates 200 are mounted in the hole parts 1 4 of the <u>planar</u> member 100 of such substrate <u>holder and are dipped</u> in a flux 22, by which an oxide crystal is epitaxially grown in the liquid phase on both faces of the substrates 200.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

3/19/07, EAST Version: 2.0.3.0